

بررسی رفتار خوردگی پوشش اکسید سریم بر روی آلیاژ آلمینیوم 7075-T6

میلاد فلاحتی^۱، ایمان دانایی^{۲*}، بهنام لطفی^۳

۱-دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی نفت آبادان، آبادان، ایران

۲-استادیار، دانشکده مهندسی نفت آبادان، آبادان، ایران

۳-استادیار، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

* danaee@ait.put.ac.ir

(تاریخ دریافت: ۱۵/۱۲/۱۳۹۰، تاریخ پذیرش: ۲۳/۰۱/۹۱)

چکیده

در این تحقیق هدف بررسی اثر آماده سازی سطح و زمان پوشش دهی بر روی رفتار خوردگی آلیاژ آلمینیوم 7075-T6 پوشش داده شده توسط اکسید سریم می باشد. بدین منظور نمونه هایی از آلمینیوم در محلول سریم کلرید در حضور آب اکسیده و گلیسرین تحت پوشش دهی قرار گرفت. جهت بررسی رفتار خوردگی پوشش مذبور از آزمایش های پلاریزاسیون در محیط ۳/۵ درصد وزنی محلول آب نمک در دمای محیط استفاده شد. چربی زدایی توسط استون، اج کردن در محلول سدیم هیدروکسید به همراه فعال کردن آلیاژ درون محلول اسید سولفوریک قبل از پوشش دهی به عنوان مناسب ترین آماده سازی سطح انتخاب شد. یافته های آزمایشی نشان داد پوشش حاصل پس از ۲۴ ساعت خشک شدن در دمای محیط از پوشانندگی مناسبی برخوردار بوده و موجب کاهش جریان خوردگی به میزان ۶۶/۹٪ گردید.

واژه های کلیدی:

آلیاژ آلمینیوم 7075-T6، آماده سازی سطح، پوشش تبدیلی سریم، مقاومت خوردگی

۱- مقدمه

شدن آلیاژ به خوردگی می شوند [۳-۴]. مقاومت آلمینیوم در برابر خوردگی در محیط آبی به علت تشکیل لایه اکسیدی روی سطح آن می باشد، اگرچه این لایه اکسیدی در محیط های خورنده در حضور یون های هالوژن مانند کلر از بین می رود و آلیاژ دچار خوردگی موضعی می شود. اعمال پوشش بر روی سطح این آلیاژ متدائل ترین روش برای جلوگیری از خوردگی آن می باشد. پوشش های تبدیلی کروماته برای جلوگیری از

آلیاژ های آلمینیوم سری ۷۰۰۰ و ۲۰۰۰ که قابلیت عملیات حرارتی دارند مانند آلیاژ آلمینیوم 7075-T6 به علت مقاومت زیاد نسبت به وزنشان کاربرد گسترده ای در صنایع نظامی و صنایع هوا و فضا دارند [۱-۲]. مقاومت این آلیاژ با افزودن عناصر آلیاژی مانند مس و روی به علت رسوب ترکیبات بین فلزی افزایش پیدا می کند، اگرچه همین ترکیبات به علت نجیب تر بودن پتانسیل آن ها نسبت به خود آلمینیوم باعث مستعد

جهت پوشش دهی که حاوی 2g/l سریم کلرید، گلیسیرین و همچنین 2ml/l آب اکسیژن (به منظور افزایش دادن به سرعت واکنش)، به مدت 10 تا 40 دقیقه در دمای 40°C فرو برده شد. به منظور مقایسه، نمونهایی که فقط چربی زدایی شده بود نیز درون حمام پوشش دهی قرار گرفت. پس از پوشش دهی نمونه‌ها با آب مقطر شسته شدند و به مدت 24 ساعت درون دسیکاتور دردمای محیط قبل از بررسی عملکرد خوردگی قرار گرفت. رفتار خوردگی نمونه‌ها توسط آزمون پلاریزاسیون بوسیله دستگاه PGSTAT 302N Autolab در محیط $3/5$ درصد وزنی محلول آب نمک در دمای محیط بررسی شد. برای ثابت شدن پتانسیل، نمونه‌ها به مدت 30 دقیقه قبل از انجام آزمون خوردگی درون محلول آب نمک قرار گرفت. اندازه گیری‌ها توسط سیستم سه الکترودی انجام شد، که در آن الکترود اشباع کالومل (SCE) به عنوان الکترود مرجع و پلاتین به عنوان الکترود کمکی مورد استفاده قرار گرفت.

جدول(۱): ترکیب شیمیایی آلیاژ AA-7075-T6

Mg	Cu	Zn	Al	جزء
۲.۱-۲.۹	۱.۲-۲	۵.۱-۶.۱	درصد وزنی تعادلی	

مساحت الکترودهای کاری (نمونه‌های آلومینیوم)، 1cm^2 در نظر گرفته شد. آزمون‌های خوردگی با سرعت 1mV/s از پتانسیل $7/40$ - نسبت به پتانسیل خوردگی تا پتانسیل $7/0$ - انجام شد. برای اطمینان از نتایج، هر آزمون سه بار تکرار شد. برای بررسی مرفلوژی سطح پوشش‌ها، ازمیکروسکوپ الکترونی روبشی (Tescan Vega II SEM) استفاده شد.

۳- نتایج و بحث

مراحل اصلی در فرایند پوشش دهی شامل آماده سازی سطح و زمان غوطه‌وری درون محلول پوشش دهی می‌باشد که اثر هر کدام از این مراحل بر روی عملکرد خوردگی و مرفلوژی پوشش اکسید سریم حاصل بر روی سطح، مورد بررسی قرار گرفت.

خوردگی آلیاژهای آلومینیوم به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما به علت سمی بودن Cr^{+6} تلاش‌های زیادی برای جایگزین کردن آن با یک پوشش مقاوم به خوردگی غیر سمی صورت گرفته است [۶-۷]. پوشش‌های تبدیلی پایه سریم را می‌توان به عنوان کاندید مناسبی جهت جایگزینی این پوشش‌ها معرفی نمود [۸-۹].

جهت اعمال پوشش مناسب و مقاوم به خوردگی، آماده سازی سطحی قبل از پوشش دهی نقش به سزایی بازی می‌کند [۹-۱۰]. در این تحقیق هدف بررسی اثر آماده سازی سطح و زمان غوطه‌وری درون محلول پوشش، بر روی رفتار خوردگی آلیاژ آلومینیوم T6 7075 پوشش داده شده توسط اکسید سریم می‌باشد.

۲- مواد و روش تحقیق

پوشش تبدیلی سریم بر روی آلیاژ آلومینیوم T6 7075 به ضخامت 4 میلی‌متر و ترکیب شیمیایی نشان داده شده در جدول (۱) اعمال شده است. قبل از اعمال پوشش سطح نمونه‌ها بوسیله کاغذهای کاربید سیلیکون به ترتیب 800 ، 600 ، 400 ، 1000 و 1200 و سپس توسط خمیر الماسه صیقل داده شد و با استون چربی زدایی شد. جهت فعال کردن نمونه‌ها قبل از پوشش دهی، نمونه‌ها در یکی از 4 محلول زیر غوطه‌ور شدند:

(الف) 30 ثانیه درون محلول 1g/l سدیم هیدروکسید در دمای محیط

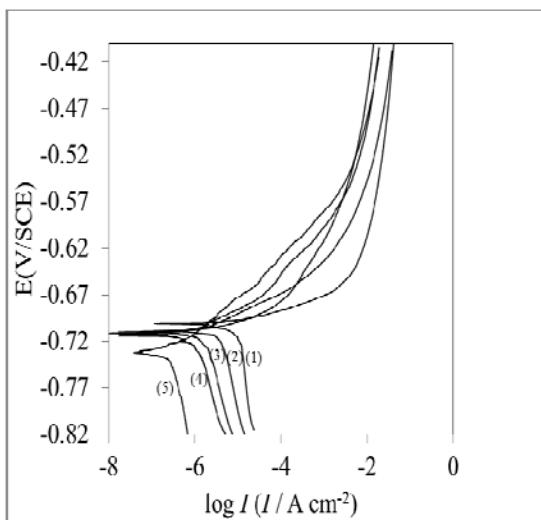
(ب) 30 ثانیه درون محلول 1g/l سدیم هیدروکسید در دمای محیط

(ج) 30 ثانیه درون محلول 1g/l سدیم هیدروکسید در دمای محیط

(د) 30 ثانیه درون محلول 1g/l سدیم هیدروکسید در دمای محیط و سپس 1 دقیقه درون محلول 1ml/l اسید سولفوریک 40°C در دمای 96%

بنابراین هر مرحله از آماده سازی سطح و قبل از پوشش دهی، سطح نمونه‌ها به خوبی با آب مقطر شسته شد، نمونه‌ها درون حمام

محلول‌های بازی که برای فعال کردن نمونه‌ها استفاده شد دارای pH بالاتر از ۱۱.۵ می‌باشند، بنابراین انتظار می‌رود که محلول پوشش دهی از لایه اکسیدی عبور کند و با زیر لایه به خوبی واکنش دهد. به محض وارد کردن نمونه‌های اچ شده در حمام پوشش دهی، سطح نمونه‌ها زردرنگ شد، که نشانگر شروع رسوب فیلم پوشش بر روی سطح می‌باشد، در حالی که نمونه‌ای که تنها با استون شسته شده بود، پس از یک ساعت فقط یک لایه زرد رنگ کم رنگ بر روی سطح آن تشکیل شد، پیش بینی می‌شود که سرعت واکنش در نمونه‌هایی که فعال نشده باشند، بسیار پایین است. بنابراین اچ کردن نمونه در محلول بازی یکی از مراحل اصلی و مهم در آماده سازی قطعه قبل از پوشش دهی محسوب می‌شود.

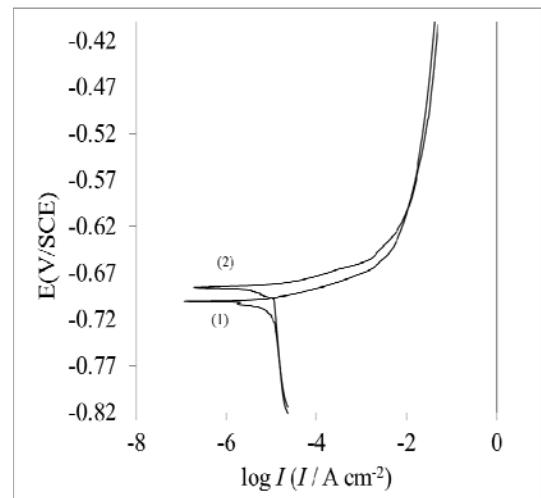


شکل (۲): نمودار خوردگی در محیط ۳.۵ درصد وزنی محلول آب نمک (۱). نمونه مرجع، (۲). نمونه (الف)، (۳). نمونه (ب)، (۴). نمونه (ج)، (۵). نمونه (د)

جدول (۲): جریان و پتانسیل خوردگی در شرایط مختلف آماده سازی سطحی

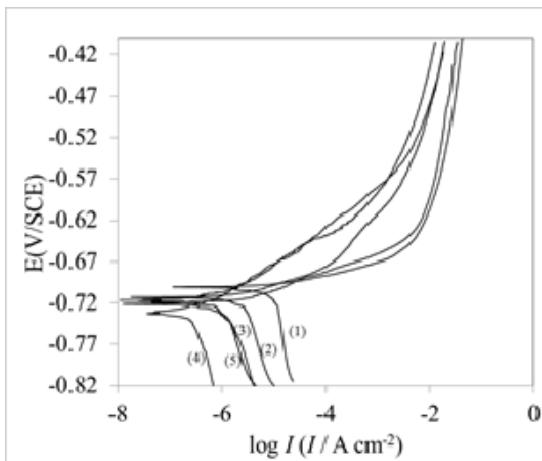
	مرجع	(د)	(ج)	(ب)	(الف)	نمونه	آماده سازی
جریان خوردگی		۰.۲۱	۰.۸۲	۱.۶	۴.۴	۹.۱	($\mu\text{A}/\text{cm}^2$)
پتانسیل خوردگی		-۷۳۲	-۷۱۱	-۷۱۰	-۷۰۹	-۷۰۱	(mV)

۱-۲- تاثیر آماده سازی سطح
نمونه پوشش داده شده که تنها با استون چربی زدایی شده بود، رفتار تقریباً یکسانی در نمودار پلاریزاسیون خوردگی با نمونه مرجع بدون پوشش نشان می‌دهد (شکل ۱).



شکل (۱): نمودار خوردگی در محیط ۳.۵ درصد وزنی محلول آب نمک
۱). نمونه مرجع، ۲. نمونه چربی زدایی تنها

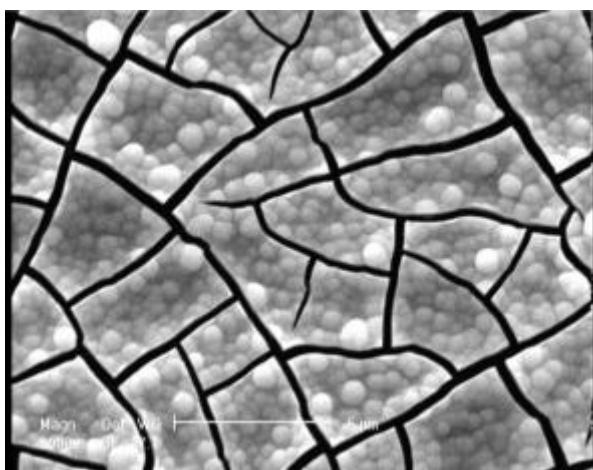
برای اعمال یک پوشش خوب، سطح نمونه‌ها باید از آلودگی‌های سطحی و اکسیدهای سطحی به خوبی عاری شده باشد تا چسبندگی مناسبی بین فیلم پوشش با زیر لایه حاصل شود [۱۱-۱۲]. بنابراین در نمونه تنها چربی زدایی شده، تغییری در اکسیدهای سطحی ایجاد نشده است. آلمینیوم بسیار واکنش پذیر است و لایه روین آلمینا (Al_2O_3) بر روی سطح آن تشکیل می‌شود، در آلیاژ آلمینیوم 7075 که منیزیم به عنوان یکی از عناصر آلیاژی آن می‌باشد، این عنصر بر اثر عملیات حرارتی به سطح آلیاژ نفوذ کرده و تشکیل اکسید منیزیم بر روی سطح می‌دهد. همان‌طور که در نمودار پوربه $\text{Al}-\text{Mg}-\text{H}_2\text{O}$ دیده می‌شود، آلیاژ آلمینیوم در محدوده $\text{pH}=4-11/5$ به صورت $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ پایدار می‌باشد و در $\text{pH}>11/5$ آلمینیوم به صورت یون آلمینات (AlO_2^-) حل می‌شود [۱۳]. تمام



شکل (۳): نمودار خوردگی در محیط ۳.۵ درصد وزنی محلول آب نمک
۱. نمونه مرتع، ۲. زمان غوطه‌وری ۱۰ دقیقه، ۳. زمان غوطه‌وری ۲۰ دقیقه،
۴. زمان غوطه‌وری ۳۰ دقیقه، ۵. زمان غوطه‌وری ۴۰ دقیقه

جدول (۳): جریان و پتانسیل خوردگی (vs.SCE) در زمان‌های مختلف
غوطه‌وری

نمونه	زمان غوطه‌وری	پتانسیل خوردگی (mV)	جریان خوردگی ($\mu\text{A}/\text{cm}^2$)	مرتع	۱۰ دقیقه	۲۰ دقیقه	۳۰ دقیقه	۴۰ دقیقه
		-۷۱۷	-۷۳۲	-۷۲۲	-۷۲۲	-۷۱۳	-۷۰۱	-۷۰۱



شکل (۴): تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از نمونه پوشش داده
شده تحت آماده سازی (ج)

همان‌گونه که در شکل (۲) و اطلاعات استخراج شده از جدول (۲) دیده می‌شود، با کاهش غلظت محلول اچ بازی مورد استفاده، جریان خوردگی نمونه‌های پوشش داده شده کاهش پیدا می‌کند، این نتیجه نشان دهنده این است که استفاده از محلول فعال سازی که قدرت خورندگی کمتری داشته باشد، پوشش‌های مقاوم‌تری نسبت به خوردگی ایجاد می‌کند، زیرا محلول اچ قوی‌تر موجب خوردگی موضعی روی سطح نمونه می‌شود. نمونه‌هایی که علاوه بر اچ شدن در محیط بازی سپس در محیط اسیدی نیز اچ شدند، بهترین مقاومت به خوردگی را نشان دادند، که علت این امر را می‌توان با توجه به نمودار پوربه Al-Mg-H₂O مربوط به منیزیم هیدروکسید Mg(OH)₂ دانست که پس از اچ شدن در محلول بازی بر روی سطح باقی مانده و به صورت یون Mg²⁺ در محیط اسیدی حل می‌شود [۱۴-۱۵]، بنابراین انتظار می‌رود که پوشش تشکیل شده، پیوند بسیار خوبی بازیز لایه داشته باشد. در شکل (۴) و (۵) مرفولوژی سطح نمونه‌های پوشش داده شده که تحت آماده سازی مراحل (ج) و (د) قرار گرفت نشان داده شده است. همان‌گونه که در شکل (۴) و (۵) می‌شود نمونه‌ایی که تحت آماده سازی فرایند (د) قرار گرفته، ترک‌های ریزتری روی سطح آن دیده می‌شود و پیش‌بینی می‌شود که این پوشش مقاومت به خوردگی بهتری از خود نشان دهد. نتایج حاصل از نمودارهای پلاریزاسیون نیز گواه همین مطلب است.

۲-۳- تأثیر زمان غوطه‌وری درون محلول پوشش دهنده
شکل (۳) نمودارهای پلاریزاسیون نمونه‌های پوشش داده شده طی زمان‌های مختلف غوطه‌وری درون حمام پوشش را نشان می‌دهد و همچنین میزان جریان خوردگی نمونه‌ها در جدول (۳) نشان داده شده است. با افزایش زمان غوطه‌وری از ۱۰ تا ۳۰ دقیقه مقدار جریان خوردگی کاهش پیدا کرده، اما بعد از ۴۰ دقیقه مقدار جریان خوردگی افزایش پیدا کرده است. علت این موضوع را می‌توان به دلیل افزایش ضخامت فیلم پوششی و در نتیجه کاهش چقرمگی و مستعد شدن به ترک خوردگی دانست (شکل ۶).

در این رابطه i_{corr}^0 جریان خوردگی نمونه مرجع و i_{corr} جریان خوردگی نمونه پوشش داده شده می‌باشد. جریان خوردگی نمونه مرجع $6A/cm^2 \times 10^{-9}$ و جریان خوردگی نمونه پوشش داده شده در شرایط آماده سازی مرحله (د) برابر $2A/cm^2 \times 10^{-10}$ بود و لذا بازدهی پوشش بدست آمده به میزان ۹۶٪/۹۷ می‌باشد.

۴- نتیجه گیری

۱- آماده سازی بهینه برای اعمال پوشش اکسید سریم بر روی آلیاژ آلمینیوم 7075-T6 شامل چربی زدایی توسط استون، اچ کردن به مدت ۳۰ ثانیه درون محلول $10g/l$ سدیم هیدروکسید در دمای محیط و سپس اچ کردن نمونه به مدت ۱ دقیقه درون محلول $80ml/l$ اسید سولفوریک ۹۶٪ در دمای $40^\circ C$ بدست آمد.

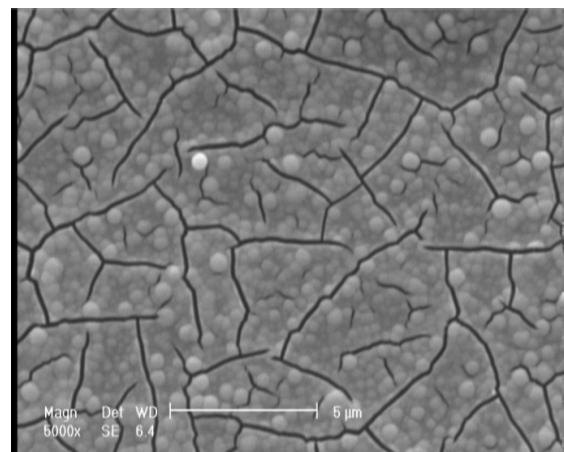
۲- غلاظت محلول اچ بازی مورد استفاده شده باید بیشتر از $10g/l$ باشد زیرا باعث ایجاد خوردگی موضعی بر روی سطح نمونه می‌شود و در نتیجه افزایش جریان خوردگی می‌شود.

۳- غوطه‌وری در محیط اسیدی باعث حل شدن اکسید منیزیم باقی‌مانده بر روی سطح می‌شود و سبب تماس بهتر محلول پوشش با زیر لایه و کاهش ریز ترک‌ها می‌شود.

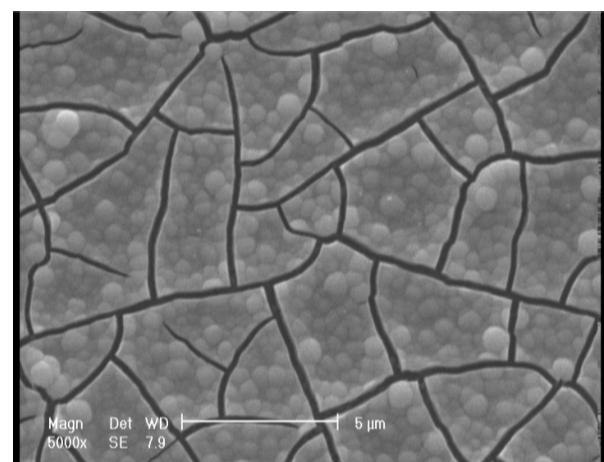
۴- شرایط بهینه پوشش دهی، در حمام حاوی سریم کلرید، گلیسیرین و همچنین آب اکسیژن به مدت ۳۰ دقیقه در دمای $40^\circ C$ بدست آمد.

۵- مراجع

- [1] J. E. Hatch, Aluminum: Properties and Physical Metallurgy, ASM, 1984.
- [2] B.Y. Johnson, J. Edington, M.J. O'Keefe, Effect of Coating Parameters on the Microstructure of Cerium Oxide Conversion Coatings, J. Mater. Sci. Eng. A361, Vol. 7, p. 225, 2003.
- [3] W. G. Fahrenholz, M. J. O'Keefe, H. Zhou, J. T. Grant, Characterization of Cerium Based Conversion Coatings for Corrosion Protection of Aluminum Alloys, J. Surf. Coat. Technol., Vol. 2, pp. 155-208, 2002.



شکل (۵): تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از نمونه پوشش داده شده تحت آماده سازی (د)



شکل (۶): تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از نمونه پوشش داده پس از ۴۰ دقیقه غوطه‌وری در حمام پوشش

بنابراین زمان بهینه برای پوشش دهی ۳۰ دقیقه انتخاب شد. همان‌گونه که در جدول (۳) مشاهده می‌شود، با اعمال پوشش اکسید سریم بر روی سطح نمونه، میزان جریان کاهش و پتانسیل خوردگی منفی‌تر می‌شود. این نتایج گواه بر آن است که عامل کنترل کننده خوردگی، واکنش کاتدی است. برای بدست آوردن کارایی پوشش از معادله ۱ استفاده شده است:

$$\%E = \frac{i_{cor}^0 - i_{cor}}{i_{cor}^0} \quad (1)$$

- [10] B.Y. Johnson, J. Edington, M.J. O'Keefe, Mater. Sci. Eng. A 361 (1–2), Vol. 8, p. 225. 2003.
- [11] A. de Frutos, M.A. Arenas, Y. Liu, et al., Influence in Cerium Conversion Treatment of AA2024-T3 and 7075-T6 alloys, J. Surf. Coat. Technol. 202, p. 3797. 2008.
- [12] K. J. H. Nelson, A.E. Hughes, et al., Characterization of Aluminum Alloys After HNO₃/HF–NaOH–HNO₃/HF Pretreatment, J. Mater. Sci. Technol. 17, p.1211. 2001.
- [13] J. R. Davis, Corrosion of Aluminum and Aluminum Alloys, ASM International, 1999.
- [14] R. W. Revie, Uhlig's Corrosion Handbook, Second ed., John Wiley & Sons, Inc., 2000.
- [15] V. Fournier, P. Marcus, I. Olefjord, Oxidation of magnesium, J. Surf. Interface Anal. 34, p.494. 2002.
- [4] L. E. M. Palomino, I. V. Aoki, H. G. de Melo, Microstructural and Electrochemical Characterization of Ce Conversion Layers Formed on Al Alloy 2024-T3 Covered with Cu-rich Smut, J. Electrochim. Acta 51, Vol. 3, p. 208. 2006.
- [5] P. Campestrini, E.P.M. Van Westing, J.H.W. de Wit, J. Electrochim. Acta 46, p. 2556. 2001.
- [6] J. R. Waldrop, M.W. Kendig, J. Electrochim. Soc. 145 L11, 1998.
- [7] W.G. Fahrenholtz, M.J. O'Keefe, H. Zhou, J.T. Grant, J. Surf. Coat. Tech. 155, Vol. 2, p.208. 2002.
- [8] M. Dabalà, L. Armelao, A. Buchberger, I. Calliari, Appl. Surf. Sci. 172, p. 312. 2001.
- [9] F.J. Monteiro, M.A. Barbosa, D.R. Gabe, D.H. Ross, Surf. Coat. Technol. 35 (3–4), p. 321. 1988.